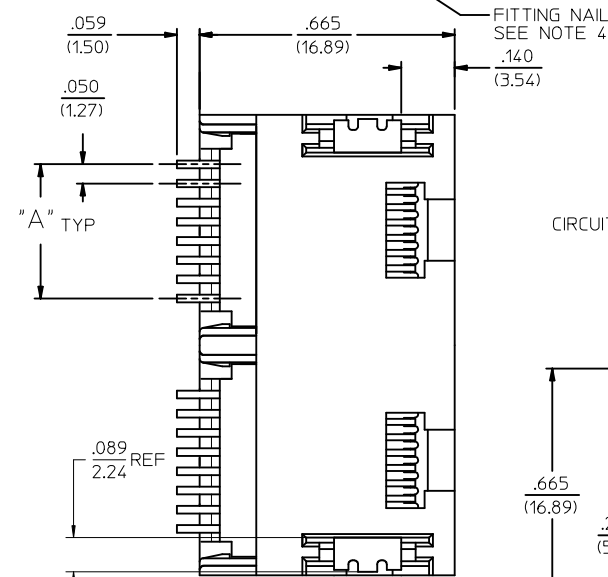
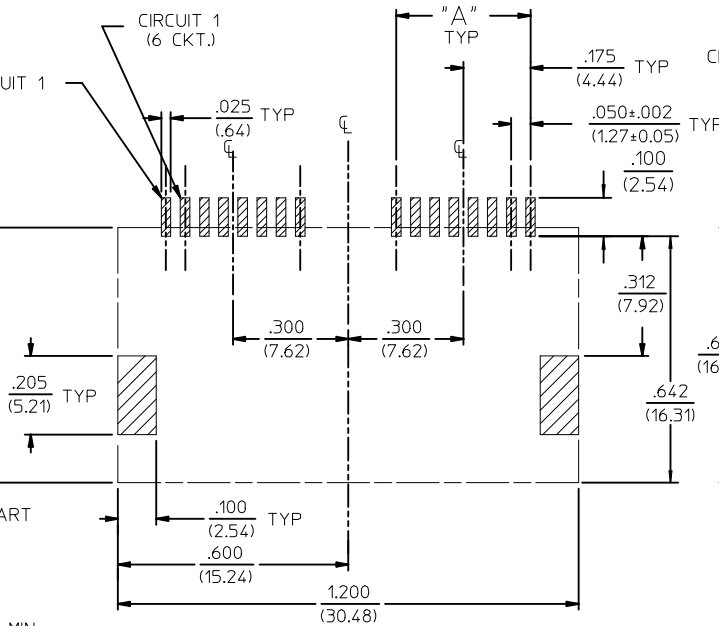


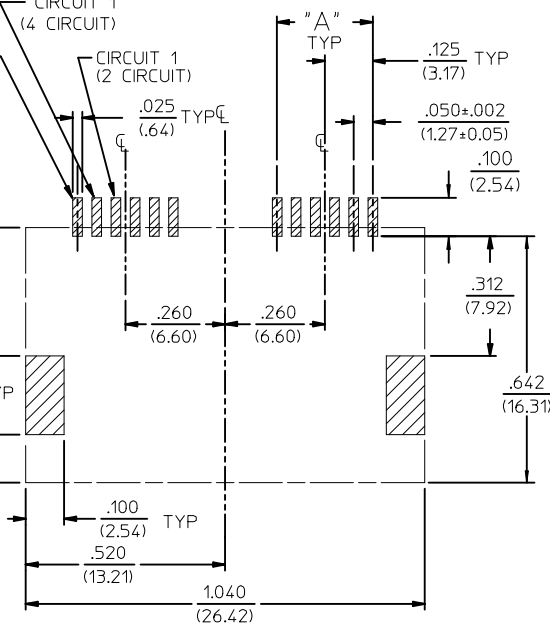


NOTES :

- 1) MATERIALS :
HOUSING : NYLON, GLASS-FILLED, UL94V-0, COLOR - SEE CHART
TERMINALS : PHOSPHOR BRONZE, .012/(0.30)
FITTING NAILS : BRASS ALLOY, .010/(0.25)
- 2) FINISH :
TERMINAL PLATING OPTIONS : (SEE TABLE)
(A) SELECT GOLD IN CONTACT AREA: .000050/(0.00127) MIN.,
*SELECT MATTE TIN IN PC TAIL AREA: .000100/(0.00254) MIN.,
WITH OVERALL NICKEL UNDERPLATE: .000050/(0.00127) MIN.
(B) SELECT GOLD IN CONTACT AREA: .000030/(0.00076) MIN.,
*SELECT MATTE TIN IN PC TAIL AREA: .000100/(0.00254) MIN.,
WITH OVERALL NICKEL UNDERPLATE: .000050/(0.00127) MIN.
(C) SELECT GOLD IN CONTACT AREA: .000015/(0.00038) MIN.,
*SELECT MATTE TIN IN PC TAIL AREA: .000100/(0.00254) MIN.,
WITH OVERALL NICKEL UNDERPLATE: .000050/(0.00127) MIN.
FITTING NAILS :
*100 MICROINCHES MATTE TIN OVER 50 MICROINCHES NICKEL UNDERPLATE
*THE PRIMARY SHIPPING CARTON WILL BE LABELED "ELV AND RoHS COMPLIANT". CARTONS WITHOUT THIS LABEL MAY CONTAIN PRODUCT WITH TIN-LEAD IN THE PC TAIL AREA.
- 3) PRODUCT SPECIFICATION : PS-43743-001
- 4) COPLANARITY SPECIFICATIONS:
WITH THE MODULAR JACK SITTING ON A LEVEL SURFACE, THE MAXIMUM GAP BETWEEN THE LEVEL SURFACE AND ALL TERMINAL TAILS AND BOTH FITTING NAILS IS .006/(0.15).
- 5) FOR ASSEMBLIES HAVING VOIDED CIRCUITS, THE TAIL PORTION IS CUT AND REMOVED. THE MATING PORTION OF THE TERMINAL REMAINS INTACT. VOIDED CIRCUITS MUST BE THE SAME FOR BOTH PORTS.
- 6) CONVECTION SOLDERING TECHNOLOGY SHOULD BE USED WHEN GANGING MODULAR JACKS WITH INBOARD NAILS SIDE-BY-SIDE.
- 7) THIS PART CONFORMS TO CLASS B REQUIREMENTS OF COSMETIC SPECIFICATION PS-45499-002.



PC BOARD LAYOUT FOR
8 POSITION HOUSING
(COMPONENT SIDE OF BOARD)



PC BOARD LAYOUT FOR
6 POSITION HOUSING
(COMPONENT SIDE OF BOARD)

REVISED NOTES EC NO: UCP2009-1244 DRAWN: JKLUSTE/ER 2008/12/10 CHKD: J.BELL 2008/12/10 APPR: F33MITH 2008/12/10	DESCRIPTION	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE IN/MM		SCALE 1:1	DESIGN UNITS INCH	 THIRD ANGLE PROJECTION
				mm	INCH	DRAWN BY MUELLER	DATE 98/06/11	TITLE 4, 6, & 8 CIRCUIT DUAL PORT SMT MODULAR JACK W/ FLUSH MOUNT NAILS	
			4 PLACES	± ---	± ---	CHECKED BY ROBERTS	DATE 98/06/16		
			3 PLACES	± ---	± .010	APPROVED BY EDGLEY	DATE 98/06/17		
			2 PLACES	± 0.25	± .015	MATERIAL NO. SEE SHT 2	DOCUMENT NO. SD-44193-001		
			1 PLACE	± 0.38	± ---	SHEET NO. 1 OF 2			
			ANGULAR ±1/2°			MOLEX INCORPORATED			
			DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS			SIZE THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
			REV						
			G2						

	13	12	11		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
	ASSEMBLY ITEM NO.	CONNECTOR SIZE	CIRCUIT SIZE	TERMINAL PLATING	TAPE & REEL PACKAGING NO.	VOIDED CIRCUITS		HOUSING COLOR								
J	44193-0001	8	4	A	PK-70873-7004	NA		BLACK								J
	44193-0002	8	6	A	PK-70873-7004											
	44193-0003	8	8	A	PK-70873-7004											
I	44193-0004	6	4	A	PK-70873-7003											I
	44193-0005	6	6	A	PK-70873-7003											
	44193-0006	8	4	B	PK-70873-7004											
H	44193-0007	8	6	B	PK-70873-7004											H
	44193-0008	8	8	B	PK-70873-7004											
	44193-0009	6	4	B	PK-70873-7003											
	44193-0010	6	6	B	PK-70873-7003											
G	44193-0011	8	4	C	PK-70873-7004											G
	44193-0012	8	6	C	PK-70873-7004											
	44193-0013	8	8	C	PK-70873-7004											
F	44193-0014	6	4	C	PK-70873-7003											F
	44193-0015	6	6	C	PK-70873-7003											
	44193-0016	6	2	A	PK-70873-7003											
	44193-0017	6	2	B	PK-70873-7003											
E	44193-0018	6	2	C	PK-70873-7003											E
<																

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9